

EMCAST UV Cure Adhesives

Selector Guide

▶ Encapsulants

▶ Sealants & Coatings

▶ Electrically Conductive

▶ Die Attach

▶ Adhesives

EMI 電子部品用特殊エポキシ

EMCAST 500シリーズ	導電性エポキシ、UV及び熱硬化
EMCAST 600シリーズ	二液性、UV及び熱硬化
EMCAST 700シリーズ	一液性、UV及び熱硬化
EMCAST 1500シリーズ	一液性 } ポッティング、樹脂封止、チップコーティング用 UV硬化 }
EMCAST 1700シリーズ	一液性 } 電子部品実装用、タッキング、治具留め、ギャップ充填用 UV硬化 }
EMCAST 1900シリーズ	一液性 } プリント基板用絶縁コーティング UV硬化 } フェライト用絶縁コーティング
Chipshield 2000シリーズ	一液性 } チップコーティング用 UV及び熱硬化 }

EMI OptoCAST

UV硬化及び熱硬化、オプトエレクトロニクス、光学部品用

3400シリーズ	一液性、高密度充填型、低収縮
3500シリーズ	一液性、透明、導波路用
3600シリーズ	二液性、室温硬化型
AC-3700シリーズ	一液性、高速硬化、光学部品用

EMI Diebond4600シリーズ

一液性、ダイアタッチ用(高速ディスペンサ向)



サンスター技研株式会社

〒105-0014
東京都港区芝3-8-2
芝公園ファーストビル21階
TEL:03-5441-8226 FAX:03-5441-8227
mail:sales.uvix@jp.sunstar.com